

基礎コンピュータ工学 第3章 組み立て (パート1：ハンダ付け1)

<https://github.com/tctsigemura/TecTextBook>

本スライドの入手：



基礎コンピュータ工学第3章 組み立て (パート

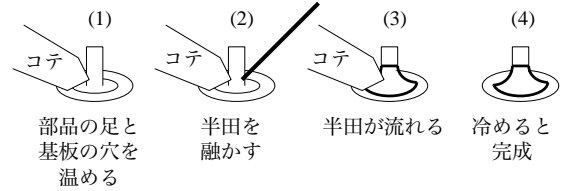
1/4

ハンダ付け

次のような部品から順にハンダ付けする、

- 背の低い部品
- 基板中心の部品
- 壊れにくい部品

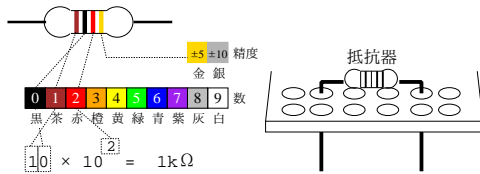
ハンダ付け手順



基礎コンピュータ工学第3章 組み立て (パート

2/4

抵抗器

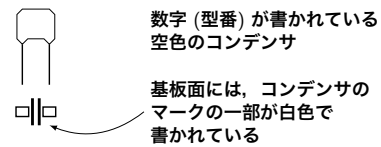


記号	カラーコード*	説明
R1,15	黄紫茶金	470 Ω 1/4W カーボン
R7	茶緑黒茶茶	1.5k Ω 1/4W 金属皮膜
R8	橙黒黒茶茶	3.0k Ω 1/4W 金属皮膜
R9-12	黄紫赤金	4.7k Ω 1/4W カーボン
R13	橙橙茶金	330 Ω 1/4W カーボン
R14	茶緑茶金	150 Ω 1/4W カーボン
R16	茶黒橙金	10k Ω 1/4W カーボン

基礎コンピュータ工学第3章 組み立て (パート

3/4

積層セラミック・コンデンサ



記号	型番	説明
C1,2	47	47pF
C3,4,12-15,17-34,37	104	0.1μF
C35	101	100pF
C6,8,10,36	475	4.7μF

基礎コンピュータ工学第3章 組み立て (パート

4/4